PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-131892

(43) Date of publication of application: 13.05.1994

(51)Int.Cl.

G11C 16/06 G06F 12/16

(21)Application number: 04-274745

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

14.10.1992

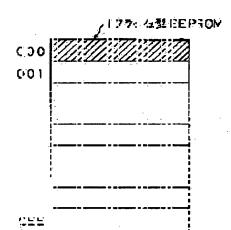
(72)Inventor: SUKEGAWA HIROSHI

(54) FLUSH TYPE EEPROM AND SEMICONDUCTOR FILE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a flush type EEPROM where the defect/deterioration information are written before these information are delivered to the users.

CONSTITUTION: The defect/deterioration information on a flush type EEPROM 1 are written in an erasing block 000 of the EEPROM 1. Therefore a device containing the EEPROM 1 reads first the defect/deterioration information out of the block 000 and sets again an address that has an access to the EEPROM 1 to exclude the addresses of the defect/deterioration parts. In such a constitution, the device can use the EEPROM 1 even if the device has no ability to check the defect/deterioration parts of the EEPROM 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

Searching PAJ

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-131892

(43)公開日 平成6年(1994)5月13日

 (51)Int Cl.5
 識別記号
 庁内整理番号
 FI
 技術表示箇所

 G 1 1 C 16/06
 3 1 0 R 7629-5B

 6741-5L
 G 1 1 C 17/00
 3 0 9 F

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

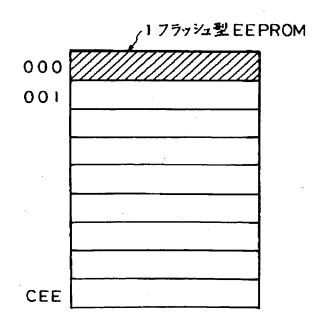
(21)出願番号 特顯平4-274745 (71)出願人 000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 (72)発明者 助川 博東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会社東芝青梅工場内 (74)代理人 弁理士 則近 憲佑

(54)【発明の名称】 フラッシュ型EEPROM及び半導体ファイル装置

(57)【要約】

【目的】 本発明はユーザの手元に届く前に欠陥・劣化 情報が書き込まれたフラッシュ型EEPROMを提供す ることを目的としている。

【構成】 本発明において、フラッシュ型EEPROM 1の消去ブロック000には、このEEPROM1の欠陥・劣化情報が書き込まれている。従って、このEEPROM1を組み込んだ装置はまず前記消去ブロック000内の欠陥・劣化情報を読み込んで、前記EEPROM1にアクセスするアドレスを再設定して、前記欠陥・劣化部分のアドレスを除外するようにする。これにより、前記装置にフラッシュ型EEPROMの欠陥・劣化部分を調査する能力がなくても、上記したフラッシュ型EEPROMを使用することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フラッシュ型EEPROMにおいて、データが書き込めない又は書き込んだデータが不安定になる記憶領域の位置情報を書き込んだ領域を有することを特徴とするフラッシュ型EEPROM。

【請求項2】 フラッシュ型EEPROMにデータを読み書きする半導体ファイル装置において、前記フラッシュ型EEPROMからデータが書き込めない又は書き込んだデータが不安定になる記憶領域の位置情報を読み出す読出手段と、この読出手段によって読み出された前記位置情報に対応するアドレス部分を排除して、前記フラッシュ型EEPROMにアクセスするアドレスを設定するメモリ管理手段とを具備したことを特徴とする半導体ファイル装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は所定範囲の記憶領域又は全記憶領域を一度に消去することができるフラッシュ型 EEPROMに係わり、特に出荷時点での前記フラッシュ型EEPROMの欠陥・劣化情報の提示及びこのようなフラッシュ型EEPROMを使用する半導体ファイル 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、フラッシュ型EEPROMを工場 から出荷する時点では、前記フラッシュ型EEPROM に存在している欠陥や劣化情報は内部の記憶領域に書き 込まれておらず、前記フラッシュ型EEPROMを使用 するユーザ側の装置は前記欠陥・劣化箇所を知ることが できなかった。尚、ととでいうフラッシュ型EEPRO Mの欠陥・劣化箇所とはその部分にデータを書き込めな い部分、又は書き込んだデータを読み出した時に書き込 み前のデータと異なってしまう不安定部分をいう。従っ て、上記のようなフラッシュ型EEPROMを搭載して 使用する情報処理装置は、前記フラッシュ型EEPRO Mが組み込まれた時点で、前記フラッシュ型EEPRO Mの書き込み読み出し性能を調査して、前記フラッシュ 型EEPROMが有している欠陥・劣化箇所を調査し て、前記欠陥・劣化箇所をデータの書き込みに使用しな いように、前記フラッシュ型EEPROMのアクセスア ドレスを設定しなければならなかった。又、上記のよう な情報処理装置にフラッシュ型EEPROMを増設する ような場合でも、装置は新たに増設されたフラッシュ型 EEPROMを意識して、このEEPROMの欠陥・劣 化箇所を調査しなければ、増設部分のフラッシュ型EE PROMを使用することができなかった。従って、フラ ッシュ型EEPROMの欠陥・劣化部分を調査する能力 を持っていない装置には、購入したフラッシュ型EEP ROMをそのまま何もしないで装置内に組み込むことが 不可能であった。但し、組み込んだフラッシュ型EEP ROMに全く欠陥や劣化がない場合はこの限りではない 50 が、現在の製造技術では全く欠陥や劣化のないフラッシュ型EEPROMを全ロットに亙って作ることは不可能である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記のように従来のフラッシュ型EEPROMは欠陥・劣化情報がユーザ側に提供されていないため、前記フラッシュ型EEPROMを装置に組み込んだ時点で、前記装置は組み込まれたフラッシュ型EEPROMの欠陥・劣化箇所を調査し、この調査情報に基づいてデータを書き込むアドレスを設定しなければならなかった。従って、フラッシュ型EEPROMの欠陥・劣化箇所を調査する能力を有していない装置には、購入してきたフラッシュ型EEPROMをそのまま何もしないで装置内に組み込むことができないという欠点があった。

【0004】そこで本発明は上記の欠点を除去し、遅くともユーザの手に届く前段で欠陥・劣化情報を所定のフォーマットに従って内部に書き込んだフラッシュ型EEPROMを使用する半導体ファイル装置を提供することを目的としている。

[0005]

20

【課題を解決するための手段】請求項1に対応する本発明のフラッシュ型EEPROMにおいて、データが書き込めない又は書き込んだデータが不安定になる記憶領域の位置情報を書き込んだ領域を有する構成を有する。

【0006】請求項2に対応する構成として、フラッシュ型EEPROMにデータを読み書きする半導体ファイル装置において、前記フラッシュ型EEPROMからデータが書き込めない又は書き込んだデータが不安定になる記憶領域の位置情報を読み出す読出手段と、この読出手段によって読み出された前記位置情報に対応するアドレス部分を排除して、前記フラッシュ型EEPROMにアクセスするアドレスを設定するメモリ管理手段とを具備した構成を有する。

[0007]

【作用】本発明のフラッシュ型EEPROMにおいて、データが書き込めない又は書き込んだデータが不安定になる記憶領域の位置情報を書き込んだ領域があるため、前記フラッシュ型EEPROMを組み込んだ半導体ファイル装置はこの領域内の前記情報を読み込んで、前記フラッシュ型EEPROMのアクセスアドレスを設定した後、前記フラッシュ型EEPROMを使用する。

[8000]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。図1は本発明のフラッシュ型EEPROMの一実施例を示したブロック図である。1はフラッシュ型EEPROMの記憶領域を示しており、000~CEEで示される複数の消去ブロックから構成されている。消去ブロック000の斜線部分に欠陥・劣化情報が後述する

フォーマットに従って書き込まれている。残りの001 ~CEEまでの消去ブロックにはデータが書き込まれ

[0009] 図2は上記した欠陥・劣化情報の書込フォ ーマット例を示した図である。欠陥・劣化情報は欠陥を 有している消去ブロックの位置を示すブロックアドレス と、前記消去ブロック内の欠陥があるメモリセルの位置 を示すブロック内アドレスとによって示されており、前 記ブロックアドレスとブロック内アドレスの桁数が一定 レスとブロック内アドレスにより、フラッシュ型EEP ROM内の個々の欠陥・劣化位置が示される。これら欠 陥・劣化情報の終了は架空アドレスFFFで示される。 即ち、この架空アドレスFFFが書かれていると、その 前で欠陥情報が終了する。

【0010】本例のフラッシュ型EEPROMは図1に 示す如く工場等からの出荷時点又ユーザに届く前の段階 で、欠陥・劣化情報が例えば消去ブロック000に書き 込まれている。この欠陥・劣化情報の書込は図3に示す 欠陥・劣化検査装置2により行われる。この欠陥・劣化 20 検査装置2は製造されたフラッシュ型EEPROM1を 構成する各消去ブロックにテストデータを読み書きし て、その時、前記データが書き込めなかったメモリセル を有する消去ブロックのブロックアドレスと前記メモリ セルが位置するブロック内アドレスを検出して、一旦内 部のメモリに格納した後、これら情報をフラッシュ型E EPROM1の消去ブロック000に書き込む。とのよ うにして、図1に示すような欠陥・劣化情報をフラッシ ュ型EEPROM1に書き込み、その後、このフラッシ ュ型EEPROM1を出荷することになる。上記欠陥・ 劣化検査装置2がフラッシュ型EEPROM1の欠陥・ 劣化箇所を検査する際に、前記EEPROM1の実際の 動作モードに合わせて、通常使用時と異なった電圧マー ジンをかけて上記欠陥・劣化情報の調査を行うこともあ り、場合によっては各種モードで欠陥・劣化箇所の調査 を行い、その調査結果をモード毎に分類して、フラッシ ュ型EEPROM1内に書き込むこともある。又、前記 各種モードでの欠陥・劣化調査結果及び欠陥・劣化箇所 の数に応じて出荷するフラッシュ型EEPROMのラン クを分けることもできる。

【0011】図4は上記のように欠陥・劣化情報が書き 込まれたフラッシュ型EEPROM1を組み込んだ半導 体ファイル装置の一実施例を示したブロック図である。 フラッシュ型EEPROM1が組み込まれると、コント ローラ部3のメモリ管理制御部31はR/W制御回路3 2を介してフラッシュ型EEPROM1の欠陥・劣化情 報を読み込んで、この情報に基づいて前記EEPROM 1内の使用できる物理アドレスと入出力制御部34を介 して入力される装置側のアドレスとの対応テーブルをメ モリ33内に作成する。その後、図示されない装置側か 50

ら書込データとその書込先のアドレスが入出力制御部3 4を介してメモリ管理制御部31に入力されると、メモ リ管理制御部31は入力されたアドレスをメモリ33内 の前記対応テーブルを参照して、フラッシュ型EEPR OM1の物理アドレスに変換した後、この物理アドレス と共に前記入力された書込データをR/W制御回路32 に出力する。R/W制御回路32は入力された書込デー タを同時に入力された物理アドレスに従ってフラッシュ 型EEPROM1内に書き込む。これにより、前記対応 となっている。上記一定の桁数で書かれたブロックアド 10 テーブルにはフラッシュ型EEPROM1の欠陥箇所の 物理アドレスが含まれていないため、本例の半導体ファ イル装置はフラッシュ型EEPROM l を何ら支障なく 使用することができる。

> 【0012】尚、図4では、欠陥・劣化情報が書き込ま れたフラッシュ型EEPROM1を半導体ファイル装置 に新たに組み込んだ場合について説明したが、既にフラ ッシュ型EEPROMが搭載されており、これに増設し た形で新たなフラッシュ型EEPROM1を装置内に組 み込んだ場合も、この新に組み込んだフラッシュ型EE PROM1の欠陥・劣化情報を装置のメモリ管理制御部 31 が読み出した後、前記欠陥箇所の物理アドレスを除 いて、システム側のアドレスと前記物理アドレスとの対 応テーブルを作成して、前記増設したフラッシュ型EE PROMを使用することもできる。

> 【0013】本実施例によれば、フラッシュ型EEPR OM1には少なくともユーザの手元に届く前に欠陥・劣 化情報が書き込まれているため、このフラッシュ型EE PROM 1 を組み込んだ装置は、前記欠陥・劣化情報を 読み込んで前記フラッシュ型EEPROM1のアクセス できるアドレスを確認できるので、フラッシュ型EEP ROMIの欠陥・劣化箇所を調査する能力が装置側にな くても、前記欠陥・劣化情報を読み込んで、フラッシュ 型EEPROM1のアクセスアドレスを設定する機能が あるだけで、購入してきたフラッシュ型EEPROM1 を使用することができる。尚、フラッシュ型EEPRO Mの欠陥・劣化箇所を調査する能力がある装置に図1に 示したフラッシュ型EEPROMを使用した場合、使用 途中で新たに出てきた欠陥劣化箇所を欠陥・劣化情報格 納領域に追記して、以降の動作にこの情報を利用するこ ともできる。

[0014]

40

【発明の効果】以上記述した如く本発明のフラッシュ型 EEPROM及び半導体ファイル装置によれば、遅くと もユーザの手元に届くまでに欠陥・劣化情報を所定のフ ォーマットに従って内部に書き込んであるため、このフ ラッシュ型EEPROMを組み込んだ装置は前記欠陥・ 劣化情報を読み込んでアクセスアドレスを設定するだけ で、前記フラッシュ型EEPROMを何ら支障なく使用 することができる。

【図面の簡単な説明】

5

【図1】本発明のフラッシュ型EEPROMの一実施例を示したブロック図。

[図2]図1に示した欠陥・劣化情報の書込フォーマット例を示した図。

【図3】図1に示したフラッシュ型EEPROMに欠陥・劣化情報を書き込む動作を説明する図。

[図4]図1に示した欠陥・劣化情報が書き込まれたフラッシュ型EEPROMを組み込んだ半導体ファイル装*

* 置の一実施例を示したブロック図。

【符号の説明】

1…フラッシュ型EEPROM

2…欠陥・劣化検

査装置

3…コントローラ部

31…メモリ管理

制御部

32…R/W制御回路

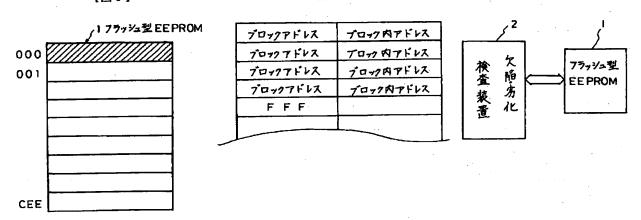
33…メモリ

34…入出力制御部

【図1】

【図2】

【図3】



【図4】

